



平成20年度日本歯科理工学会 関東支部夏期セミナーご案内

平成20年度日本歯科理工学会関東支部夏期セミナーを下記のように開催します。
多くの会員の皆様のご参加をお待ちしております。

日時：平成20年8月7日(木)14:00 現地集合

場所：株式会社ジーシー新研究棟（板橋）

参加費：3,000 円

参加人数：40 名

プログラム（予定）

14:00 ジーシー本社研究棟アソシエホール集合
14:00-14:15 挨拶
14:15-15:45 ジーシー研究棟見学
16:00-17:30 ジーシー講演および質疑応答
「オーラルチェックセンターとCAD/CAM加工センターについて」
(株)ジーシーOHC 所長 岡田淳一
17:45-19:45 懇親会（ジーシー食堂）

申込先：〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-3-10
東京医科歯科大学学生体材料工学研究所金属材料分野
土居 壽
Tel/Fax: 03-5280-8009
E-mail: doi.met(アットマーク)tmd.ac.jp
(アットマーク)は各自@に変換してください。)

申込方法：氏名、所属、連絡先を明記の上、6月30日(月)までに上記宛にお申し込みください。
尚、研究室でまとめて申し込まれる場合は、代表者名、人数、参加者氏名、連絡先を明記してください。
予定数に達した時点で参加受付を締め切らせていただきます。
同業他社の方の参加はできませんので、ご了承ください。